

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025年3月14日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	中信建投证券、长信基金、银华基金、融通基金、中邮证券
活动时间	2025年3月11日、3月12日
活动地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幺 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的业绩24年趋势逐步向好主要是什么原因？</p> <p>答：公司所处的半导体设计行业景气度回升，网络通信、消费电子等下游市场需求有所回暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售。公司持续布局网络通信、监控安防、可穿戴、工业等关键应用和头部客户，并逐步向汽车电子领域不断拓展，开拓了市场领域和客户群体。报告期内公司产品销售数量与上年同期实现较大增长，且各季度营业收入均实现环比增长。</p> <p>2、研发费用增长明显主要是哪些项目？</p> <p>答：2024年公司继续保持高水平研发投入，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域布局。公司持续加强SLC NAND FLASH技术优势，积极推进存储产品的升级迭代。公司继续推动国产化制程升级，缩小与国外厂商产品制程差距，报告期内1xnm闪存产品研发及产业化项目已进入风险量产阶段。为丰富产业布局，公司开展Wi-Fi 7无线通信芯片的研</p>

	<p>发设计，目前项目进展顺利。基于上述研发投入，报告期内公司研发费用同比增加。</p> <p>3、砺算的流片目前是什么进展？</p> <p>答：砺算科技首代芯片产品已正式进入流片阶段。行业内的流片时间根据芯片复杂程度，各有不同。</p> <p>4、公司的 wifi7 目前是什么进展？</p> <p>答：公司的 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计，目前项目进展顺利。</p> <p>5、公司产品在 AI 玩具、AI 眼镜等智能穿戴设备上有哪些布局？</p> <p>答：我们高度关注 AI 端侧应用发展趋势，并与上下游合作伙伴积极探索相关终端产品与公司产品协同配合的机会。</p>
日期	2025 年 3 月 14 日